

Shenzhen Lingxing Microelectronics Technology Co., Ltd.

表 835-H-B4

编号: DS1302-AX-QT-E006

DS1302 (LX) 涓流充电时钟芯片

产品说明书

说明书发行履历:

版本	发行时间	新制/修订内容
2015-12-A1	2015-12	新制
2018-07-A2	2018-07	更换新模板、添加订购信息
2022-01-A3	2022-01	修改订购信息
2022-11-B1	2022-11	更换模板

第 1 页 共 17 页 版本: 2022-11-B1



Shenzhen Lingxing Microelectronics Technology Co., Ltd.

表 835-11-B4

编号: DS1302-AX-QT-E006

目 录

1,	概	4
2、	功能框图及引脚说明	6
	2.1、功能框图	6
	2.2、引脚排列图	6
	2.3、引脚说明	6
3、	电特性	7
	3.1、极限参数	7
	3.2、电气特性	
	3.2.1、直流参数	7
	3.2.2、交流参数	8
4、	数据传输时序图	9
	4.1、读时序	
	4.2、写时序	9
5、	功能介绍	10
	5.1、晶振选型	10
	5.2、控制指令	
	5.3、复位及时钟控制	
	5.3.1、数据输入	
	5.3.2、数据输出	
	5.4、上电复位	
	5.5、时钟/目历	11
	5.5.1、秒寄存器	
	5.5.2、分寄存器	11
	5.5.3、时寄存器	11
	5.5.4、日寄存器	11
	5.5.5、月寄存器	12
	5.5.6 星期寄存器	12
	5.5.7 年寄存器	12
	5.5.8 写保护位读地址	12
	5.5.9、涓流充电寄存器	12



Shenzhen Lingxing Microelectronics Technology Co., Ltd.

更量を	表 835-H-B4	编号: DS1302-AX-QT-E006
	5.6、SRAM	
	5.7、电源控制	
6,	典型应用线路与说明	13
	6.1、应用线路	
7、	封装尺寸与外形图	14
	7.1、DIP8 外形图与封装尺寸	14
	7.2、SOP8 外形图与封装尺寸	15
	7.3、TSSOP8 外形图与封装尺寸	16
8,	声明及注意事项	
	8.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量	17
	8.2、注意	



Shenzhen Lingxing Microelectronics Technology Co., Ltd.

表 835-11-B4

编号: DS1302-AX-QT-E006

1、概 述

DS1302是一款涓流充电时钟芯片电路,包括时钟/日历寄存器和31字节的暂存寄存器。实时时钟/日历包含秒、分、时、日期、月份和年份信息。自动调整月末日期和闰年,可选择12小时制和24小时制,可以设置AM、PM。数据传输通过三线控制:CE、I/O、SCLK。

其主要特点如下:

- 时钟计数, 闰年调整, 年数可达2100年。
- 三线传输方式。
- 内置31 字节SRAM寄存器
- 工作电压: 2.0~5.5V
- 工作电流小于400nA (V_{CC2}=2.0V)
- 兼容TTL
- 备用电源可采用电池或者超级电容(0.1F以上)
- 封装形式: SOP8/DIP8/TSSOP8





Shenzhen Lingxing Microelectronics Technology Co., Ltd.

表 835-11-B4

编号: DS1302-AX-QT-E006

订购信息:

管装:

产品料号	封装形式	打印标识	管装数	盒装管	盒装数	备注说明
DS1302ZN (LX)	SOP8	DS1302ZN	100 PCS/管	100 管/盒	10000 PCS/盒	塑封体尺寸: 4.9mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm
DS1302N (LX)	DIP8	DS1302	50 PCS/管	40 管/盒	2000 PCS/盒	塑封体尺寸: 9.2mm×6.4mm 引脚间距: 2.54mm
DS1302 (LX)	TSSOP8	ВТ	100 PCS/管	200 管/盒	20000 PCS/盒	塑封体尺寸: 3.0mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm

编带:

产品料号	封装形式	打印标识	编带盘装数	编带盒装数	▲ 备注说明
DS1302ZN (LX)	SOP8	DS1302ZN	4000PCS/盘	8000PCS/盒	塑封体尺寸: 4.9mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm
DS1302 (LX)	TSSOP8	ВТ	3000PCS/盘	3000PCS/盒	塑封体尺寸: 3.0mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm

注: 如实物与订购信息不一致,请以实物为准。

第 5 页 共 17 页 版本: 2022-11-B1



Shenzhen Lingxing Microelectronics Technology Co., Ltd.

表 835-H-B4

编号: DS1302-AX-QT-E006

2、功能框图及引脚说明

2.1、功能框图

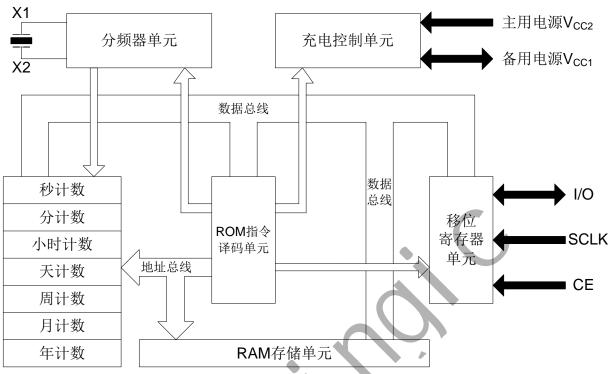
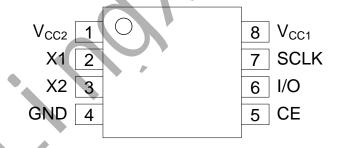


图 1、功能框图

2.2、引脚排列图



2.3、引脚说明

引脚	符号	功能
1	V_{CC2}	主电源,当 V _{CC2} >V _{CC1} +0.2V 时,Vcc2 供电
2	X1	32.768KHz 晶振接口
3	X2	32.768KHz 晶振接口
4	GND	地
5	CE	片选信号
6	I/O	数据输入/输出端口
7	SCLK	串行时钟输入
8	V _{CC1}	备用电源,当 $V_{CC2} < V_{CC1} + 0.2V$ 时, V_{CC1} 供电

Shenzhen Lingxing Microelectronics Technology Co., Ltd.

表 835-H-B4

编号: DS1302-AX-QT-E006

3、电特性

3.1、极限参数

除非另有规定, T_{amb}=25℃

参数名称	符 号	ź	条件		单 位		
电源电压	V_{CC1} , V_{CC2}	_		2.0~5.5	V		
高电平输入电压	V_{IH}	_				V _{CC} +0.3	V
低电平输入电压	V_{IL}	V_{c}	_{CC} =2.0V	0.3	V		
1以电 1 抽 八 电压	V IL	V_{c}	_{CC} =5.0V	0.8	v		
工作环境温度	T_{amb}			-40~85	$^{\circ}$		
贮存温度	T_{stg}		_	-65~150	$^{\circ}$ C		
	$T_{ m L}$	10秒 DIP		250	$^{\circ}$		
汗汝血及	ıΓ	10 15	SOP/TSSOP	260	C		

3.2、电气特性

3.2.1、直流参数

(除非另有规定,除非另有规定,T_{amb}=25℃)

(
参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单 位
V _{CCI} 工作电流	Ţ	V _{CC1} =2.0V, V _{CC2} =0V, I/O 悬空, CE 为高,晶振使能			0.4	mA
V CC1 工1F 电初	I _{CC1A}	V _{CC1} =5.0V, V _{CC2} =0V, I/O 悬空, CE 为高,晶振使能			1.2	mA
V _{CC1} 时间保持电流	ī	V _{CC1} =2.0V, V _{CC2} =0V, I/O 悬空, CE 和 SCLK 为低,晶振使能		0.2	1	uA
V _{CCI} 的问体行电机	I _{CC1T}	V _{CC1} =5.0V, V _{CC2} =0V, I/O 悬空, CE 和 SCLK 为低, 晶振使能		0.45	2	uA
W 热大山沟	ī	V _{CC1} =2.0V,V _{CC2} =0V,CE、I/O、 SCLK 悬空,晶振停止		0.2	1	uA
V _{CC1} 静态电流	I _{CC1S}	V _{CC1} =5.0V,V _{CC2} =0V,CE、I/O、 SCLK 悬空,晶振停止		0.45	2	uA
V _{CC2} 工作电流	I _{CC2A}	V _{CC2} =2.0V, V _{CC1} =0V, I/O 悬空, CE 为高,晶振使能			0.4	mA
V CC2 工1F 电机		V _{CC2} =5.0V, V _{CC1} =0V, I/O 悬空, CE 为高,晶振使能			1.3	mA
V _{CC2} 时间保持电流		V _{CC2} =2.0V, V _{CC1} =0V, I/O 悬空, CE 和 SCLK 为低,晶振使能			25	uA
V _{CC2} 时间体行电机	I_{CC2T}	V _{CC2} =5.0V, V _{CC1} =0V, I/O 悬空, CE 和 SCLK 为低, 晶振使能			81	uA
V	T	V _{CC2} =2.0V, V _{CC1} =0V, CE、I/O、 SCLK 悬空,晶振停止			25	uA
V _{CC2} 静态电流	I_{CC2S}	V _{CC2} =5.0V, V _{CC1} =0V, CE、I/O、 SCLK 悬空,晶振停止	_	_	80	uA
输入漏电流	I_{L1}	CE、I/O、SCLK		85	500	uA
	W	$V_{CC}=2.0V$, $I_{OH}=-1$ mA	1.6	_		V
输出高电平电压	V _{OH}	$V_{CC}=5.0V$, $I_{OH}=-0.4mA$	2.4	_	_	V
输出低电平电压	V _{OL}	$V_{CC}=2.0$, $I_{OL}=4mA$	_		0.4	V

第 7 页 共 17 页 版本: 2022-11-B1



Shenzhen Lingxing Microelectronics Technology Co., Ltd.

表 835-H-B4

编号: DS1302-AX-QT-E006

		V_{CC} =5.0V, I_{OL} =1.5mA			0.4	V
	R1		_	2		ΚΩ
涓流充电电阻	R2		_	4	1	ΚΩ
	R3		_	8		ΚΩ
涓流充电二极管压降	V_{TD}	_	_	0.7	_	V

3.2.2、交流参数

(除非另有规定,除非另有规定,T_{amb}=25℃)

参数名称	符号	测 试 条 件	最小	典型	最大	单 位
数据建立	т	V _{CC} =2.0V,注释 1	200		_	ns
数据连 业	T_{dc}	V _{CC} =5.0V,注释 1	50	_	_	ns
数据保持	т	V _{CC} =2.0V,注释 1	280	_	_	ns
刻1/61木1寸	T_{cdh}	V _{CC} =5.0V,注释 1	70	_	_	ns
数据延迟	T_{cdd}	V _{CC} =2.0V,CL=50pF,注释 1,2	—		800	ns
奴1/67年亿	1 cdd	V _{CC} =5.0V,CL=50pF,注释 1,2	—		200	ns
时钟低电平 时钟低电平	T_{cl}	V _{CC} =2.0V,注释 1	1000			ns
11.11.11/45.1	1 cl	V _{CC} =5.0V,注释 1	250			ns
时钟高电平 时钟高电平	T_{ch}	V _{CC} =2.0V,注释 1	1000	_		ns
11.11.11.11.11.11	1 ch	V _{CC} =5.0V,注释 1	250	_		ns
时钟频率	T_{clk}	V _{CC} =2.0V,注释 1	A	_	0.5	MHz
中1710次十		V _{CC} =5.0V,注释 1		_	2.0	MHz
时钟上升沿/下	T_r , T_f	V _{CC} =2.0V,注释 1	_	_	2000	ns
降沿	1, 1,	V _{CC} =5.0V,注释 1	_	_	500	ns
CE 建立	$T_{\rm CC}$	V _{CC} =2.0V,注释 1	4	_	_	us
	1 CC	V _{CC} =5.0V,注释 1	1	_	_	us
CE 保持	T_{cch}	V _{CC} =2.0V,注释 1	240	_	_	ns
CE N/14	1 ccn	V _{CC} =5.0V,注释 1	60	_	_	ns
CE 无效	T_{cwh}	V _{CC} =2.0V, 注释 1	4			us
CE /LXX	1 cwh	V _{CC} =5.0V,注释 1	1		_	us
CE 到 IO 结束	T_{cdz}	V _{CC} =2.0V,注释 1		_	280	ns
CE到10 组米	1 cdz	V _{CC} =5.0V,注释 1		_	70	ns
时钟到 IO 结束	T_{ccz}	V _{CC} =2.0V,注释 1		_	280	ns
时 四到 10 和木	1 ccz	V _{CC} =5.0V,注释 1			70	ns

注释 1: $V_{IH}=2V$ 或 $V_{IL}=0.8V$,上升沿和下降沿最大为 10ns。

注释 2: V_{OH}=2.4V 或 V_{OL}=0.4V, 上升沿和下降沿最大为 10ns。

第 8 页 共 17 页 版本: 2022-11-B1



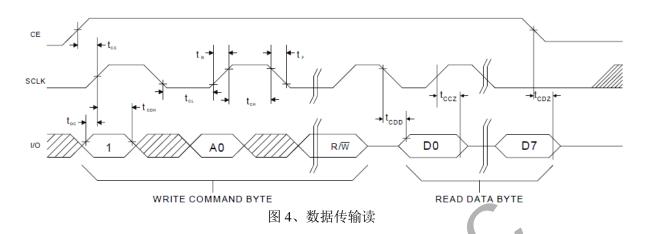
Shenzhen Lingxing Microelectronics Technology Co., Ltd.

表 835-11-B4

编号: DS1302-AX-QT-E006

4、数据传输时序图

4.1、读时序



4.2、写时序

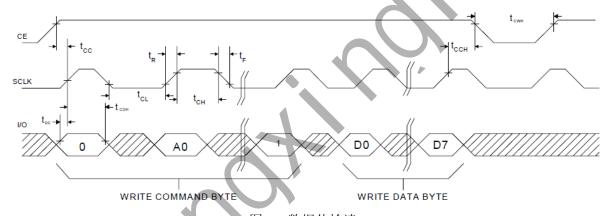


图 5、数据传输读



Shenzhen Lingxing Microelectronics Technology Co., Ltd.

表 835-11-B4

编号: DS1302-AX-QT-E006

5、功能介绍

5.1、晶振选型

DS1302 外接 32.768KHz 晶振,下表列出了外部晶振的几种参数。

参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
中心频率	fo	_	32.768	_	KHz
谐振电阻	ESR	_	_	45	ΚΩ
负载电容	C_{L}		12.5	_	pF

5.2、控制指令

控制指令如下图所示。控制指令启动每个字节的传输,控制指令的最高位Bit7必须是"1",如果是"0",则禁止写入。Bit6位"0"指定对时钟/日历寄存器控制读写操作,为"1"则为RAM区数据的控制读写操作,Bit1~Bit5为寄存器读写地址,最低位Bit0控制读写操作,"0"为写操作,"1"为读操作。

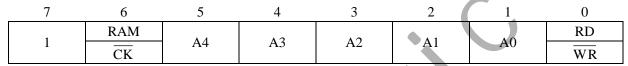
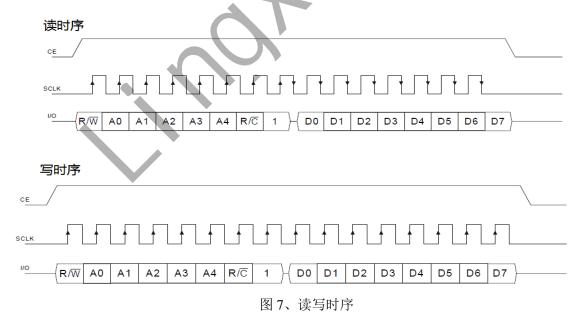


图6、控制指令

5.3、复位及时钟控制

CE 置高时,允许地址/命令送入移位寄存器,在数据传输时,时钟的上升沿数据必须有效,而数据位在时钟的下降沿输出。CE 置低时,终止数据传送,I/O 引脚变为高阻态。上电时,在 $V_{CC}>2.5V$ 之前,CE 必须保持低电平。只有在 SCLK 为低电平时,才能将 CE 置为高电平。

数据的传输如图 7 所示:





Shenzhen Lingxing Microelectronics Technology Co., Ltd.

表 835-11-B4

编号: DS1302-AX-QT-E006

5.3.1、数据输入

在输入写命令字节的 8个 SCLK 周期后,在随后的8个 SCLK 周期的上升沿输入数据。输入从最 低位开始。

5.3.2、数据输出

在输入写命令字节的 8个 SCLK 周期后,在随后的8 个 SCLK 周期的下降沿输出数据。在控制 指令最后一位所在时钟的下降沿开始输出,期间CE必须保持高电平。

5.4、上电复位

上电过程中,复位时间寄存器和控制寄存器,初始状态"2000.01.01-00:00:00 星期一"。

5.5、时钟/日历

时钟/日历包含7个寄存器,如下图所示,数据在时钟/日历寄存器采用BCD编码格式。

读	写	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BT1	BIT0	范围
81h	80h	СН		10 秒			Æ	少		00-59
83h	82h	0		10分			5	<i>*</i>		00-59
85h	84h	12/24	0	10 AM/PM	小时		小	时		1-12/0-23
87h	86h	0	0	10	目		, E	1		1-31
89h	88h	0	0	0	10月		F]		1-12
8Bh	8Ah	0	0	0	0	0		星期		1-7
8Dh	8Ch		10	年			左	F		00-99
8Fh	8Eh	WP	0	0	0	. 0	0	0	0	_
91h	90h	TCS	TCS	TCS	TCS	DS	DS	RS	RS	_

图 8、 寄存器地址

5.5.1、秒寄存器(读地址: 81h, 写地址: 80h)

秒寄存器的最高位 Bit7 是时钟停止标志位,为"1"时,时钟晶振停止,DS1302 进入低功耗待机 模式,为"0"时,晶振开始起振。Bit6~Bit0为0~59秒。

5.5.2、分寄存器(读地址: 83h, 写地址: 82h)

分寄存器的 Bit7 缺省值为 0, Bit6~Bit0 为 0~59 分。

5.5.3、时寄存器(读地址: 85h, 写地址: 84h)

小时寄存器 Bit7 是 AM/PM(12/24)模式选择位,置"1"时,为 12 小时制;置"0"时,为 24 小时 制。在 12 小时制下, Bit5 位 AM/PM 标志位, Bit4~Bit0 为 1~12 小时; 在 24 小时制下, Bit5~Bit0 为 0~23 小时。

5.5.4、日寄存器(读地址: 87h, 写地址: 86h)

日寄存器的 Bit7、Bit6 缺省值为 0, Bit5~Bit0 为 1~31 日。



Shenzhen Lingxing Microelectronics Technology Co., Ltd.

表 835-H-B4

编号: DS1302-AX-QT-E006

5.5.5、月寄存器(读地址: 89h, 写地址: 88h)

月寄存器的 Bit7~Bit5 缺省值为 0, Bit4~Bit0 为 1~12 月。

5.5.6、星期寄存器(读地址: 8Bh, 写地址: 8Ah)

星期寄存器 Bit7~Bit3 缺省值为 0, Bit2~Bit0 位星期 1~7。

5.5.7、年寄存器(读地址: 8Dh, 写地址: 8Ch)

年寄存器 Bit7~Bit0 位 0~99 年。

5.5.8、写保护位(读地址 8Fh, 写地址: 8Eh)

Bit7 为写保护位, Bit6~Bit0 缺省值为 0, 当 Bit7 置"1"时,无法写入;置"0"时,才可以进行写操 作。

5.5.9、涓流充电寄存器(读地址: 91h, 写地址: 90h)

涓流充电寄存器的 Bit7~Bit4 为涓流充电开关,只有为"1010"时使能涓流充电,其他则禁止涓流 充电。Bit3、Bit2 为选择充电的二极管, "01"选择一个二极管, "10"选择两个二极管。Bit1、Bit0 选择 充电电阻, "01"为 $2K\Omega$, "10" 为 $4K\Omega$, "11"为 $8K\Omega$, "00"缺省。具体如下:

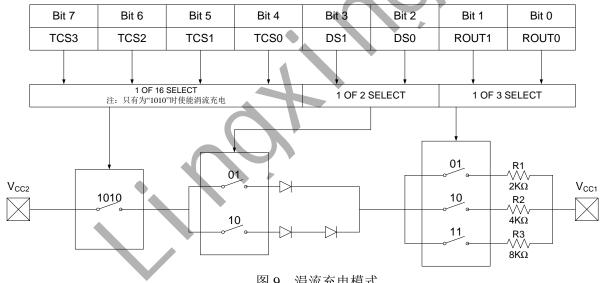


图 9、涓流充电模式

第 12 页 共 17 页 版本: 2022-11-B1



Shenzhen Lingxing Microelectronics Technology Co., Ltd.

表 835-11-B4

编号: DS1302-AX-QT-E006

5.6, **SRAM**

内置 31 个字节 SRAM。

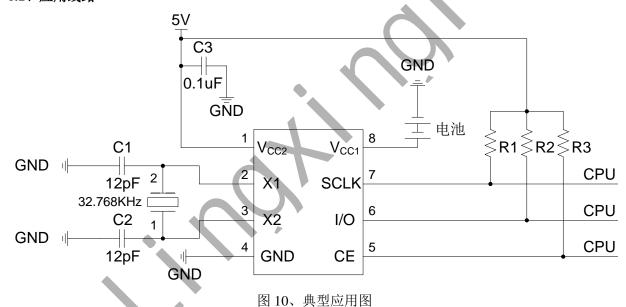
读地址	写地址	范围
C1h	C0h	00~FFh
C3h	C2h	00~FFh
FDh	FCh	00~FFh

5.7、电源控制

 V_{CC2} 为主电源, V_{CC1} 为备用电源。在主电源关闭的情况下,由于备用电源存在,能保持时钟连续运行。DS1302 供电选择:当 V_{CC2} > V_{CC1} +0.2V 时, V_{CC2} 给 DS1302 供电,当 V_{CC2} < V_{CC1} 时,DS1302 由 V_{CC1} 供电。

6、典型应用线路与说明

6.1、应用线路



应用说明:

- 1、 晶振选取 32.768KHz(晶振的位置尽量靠近 IC),启动电容 C1、C2 建议值为 12pF,当计时不精确时可适当调节 C1、C2 的容值,容值越大计时越慢,容值越小,计时越快。
- 2、 通讯端口可以外接上拉电阻提高通讯抗干扰能力,阻值 $1K\Omega\sim10K\Omega$ 。
- 3、 备用电源可以采用 3V 的纽扣电池或大电解电容,100uF 可以保证 1 小时的正常计时。
- 4、 DS1302 在第一次上电后,必须进行初始化操作,初始化后即可正常调整时间。

第 13 页 共 17 页 版本: 2022-11-B1



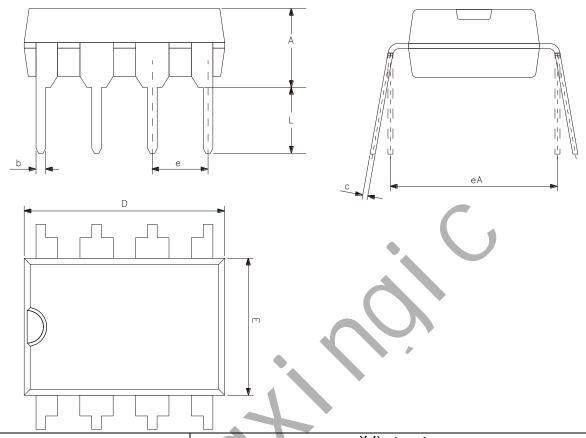
Shenzhen Lingxing Microelectronics Technology Co., Ltd.

表 835-11-B4

编号: DS1302-AX-QT-E006

7、封装尺寸与外形图

7.1、DIP8 外形图与封装尺寸



符 号		单位(i	mm)
47 与		最小	最大
A		3.00	3.60
b		0.36	0.56
С		0.20	0.36
D	•	9.00	9.45
E		6.15	6.60
e		2.5	4
eA		7.62	9.30
L		3.00	_

第 14 页 共 17 页 版本: 2022-11-B1



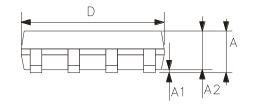
Shenzhen Lingxing Microelectronics Technology Co., Ltd.

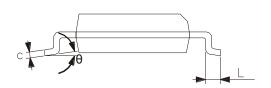
0 °

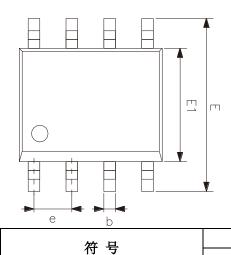
表 835-11-B4

编号: DS1302-AX-QT-E006

7.2、SOP8 外形图与封装尺寸







A A1

A2

D

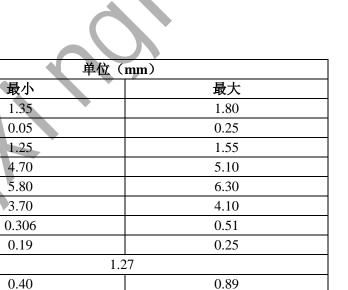
Е

E1 b

c

e L

θ



8°

第 15 页 共 17 页 版本: 2022-11-B1

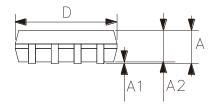


Shenzhen Lingxing Microelectronics Technology Co., Ltd.

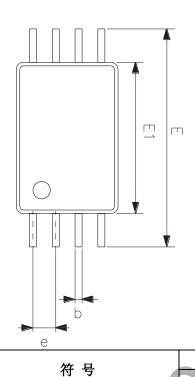
表 835-11-B4

编号: DS1302-AX-QT-E006

7.3、TSSOP8 外形图与封装尺寸







A A1

A2

b

c

D E1

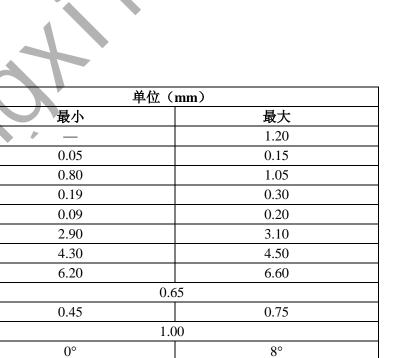
E

e

L

L1

θ



Shenzhen Lingxing Microelectronics Technology Co., Ltd.

表 835-H-B4

编号: DS1302-AX-QT-E006

8、声明及注意事项

8.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部	有毒有害物质或元素									
部 件 名 称	铅 (P b)	汞 (Hg)	镉 (C d)	六阶铬 (Cr (VI))	多溴联 苯 (PBBs)	多溴联 苯醚 (PBD Es)	邻苯二甲 酸二丁酯 (DBP)	邻苯二 甲酸丁 苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2- 乙基巳 基)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
引线框	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
塑封树脂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
芯片	0	0	0	0	0	0	Ο	0	0	0
内引线	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
装片胶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
说明	○:表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×:表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

8.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;

本资料仅供参考,本公司不作任何明示或暗示的保证、包括但不限于适用性、特殊应用或不侵犯第三方权利等。

本产品不适用于生命救援、生命维持或安全等关键设备,也不适用于因产品故障或失效可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。客户若针对此类应用应自行承担风险,本公司不负任何赔偿责任。

客户负责对使用本公司的应用进行所有必要的测试,以避免在应用或客户的第三方客户的应用中出现故障。本公司不承担这方面的任何责任。

本公司保留随时对本资料所发布信息进行更改或改进的权利,本资料中的信息如有变化,恕不另行通知,建议采购前咨询我司销售人员。

请从本公司的正规渠道获取资料,如果由本公司以外的来源提供,则本公司不对其内容负责。

第 17 页 共 17 页 版本: 2022-11-B1